DOCL	JMENT	No.	TITLE		PRODUCT	SPECIF	ICATIONS			PAGE
	KT	TA-601			製品	仕	様書			1/7
BACK	GROUI	ND								
		一般事項 ·ion 帝田節	This appoification i	a annliad ta S	KTA TACT out	tahaa wh	iah haya Dra	ication		
1.1 Application 適用範囲 This specification is applied to SKTA TACT switches which have Projection.  この規格書は、プロジェクション付の SKTA タイプ タクトスイッチについて 適用する。										
1.2 Operating temperature range 使用温度範囲: <u>−30 ~ 85 </u> °C (normal humidity, normal air pressure 常湿·常圧										
Operating temperature range shall refer to the range where this switch keeps electrical for the range where							unction within such	n temperatures.		
126	`+ - u - u -	t						。 ressure 常湿·常	<del></del> \	
		temperature rang nditions 試験状態					-			3.
			試験及び測定は		•		_			
			Normal tempo		常 温: (Tei	-				
			Normal humid Normal air pr		湿:(Relativ 压:(Air n		sy 湿度 25 <i>*</i> 気圧 86~1			
			·					e following condition	ons.	
			ただし、判定に				で行う。			
			Ambient tem <sub>l</sub> Relative hum		昰 度:20± 湿度:60~709					
			Air pressure	idity 作为 気						
			Switch shall be moun		-		switch floati	ng.		
			スイッチは回路基板だ	から浮かない。	ように取り付ける	6.				
2. Apr	earanc	e, style and dimen	ısions 外観、形状、寸法							
		ince 外観	There s	shall be no de	fects that affec		viceability of	the product.		
225	tvle on	id dimensions 形			があってはなら awings. 製品[	_				
2.2	cylo all	is unifoliatoria //2	INGIGITO UT	a addenibly dr	а <b>т</b> пво. 衣叩!	ニークの。				
3. Typ	e of ac	tuating 動作形式	<u>Tactile feedbac</u>	<u>タクティ</u>	<u>(一ルフィードバ</u>	<u>ック</u>				
4. Cor	ntact ar	rangement 回路	形式 <u>1 poles 1</u> throv	vs 1 □	路 <u>1</u> 接点					
						n in the a	ssembly dra	wings 回路のi	詳細は製品図によ	る)
- D .		<b></b>								
	ings 5 Jaximur	<sup>正恰</sup> n ratings 最大定		50 mA						
		n ratings 最小定	<del></del>							
6 51-	-4-41	:c:	= 65분 설팅							
o. Elec	Iter		<b>え的性能</b>	Test condition	s 討		 件		 Criteria	 a  判 定 基 準
6.1			pplying a below static loa			tion, mea	surements s	hall be made.	_ <u>500_</u> m Ω Max.	
	接触	-	イッチ操作部中央に下記の							
			(1)Depression (2)Measuring method  測	押圧力: <u>3.2</u> 定方法:1 kH		t contact	resistance r	meter or voltage		
			. ,		method at 5VI			J		
				1kHz 徘	<b>敞少電流接触</b> 担	抗計,又	は DC5V 10	mA 電圧降下法		
6.2	Insulat	tion M	leasurements shall be ma	de following tl	ne test set fort	h below:			M Ω Min.	
	resista		下記条件で試験を行った後 / 3. ま		, DO 6 1 1					
	絶 稼	• - • •	(1) Test voltage        印加 (2)  Applied  position   印		/ DC for 1 min. veen, all termin	nals And	if there is	a metal frame		
			(2) Applied position Fig.		veen terminals			a motal name,		
				端子間	・金属フレーム	がある場 <sup>.</sup>	合は、端子と	:金属フレーム間		
6.3	_		leasurements shall be ma	_	ne test set fort	h below:			There shall be no	
	耐 電		F記条件で試験を行った後		V/ A O /FO - OO!	. \			絶縁破壊のないこ	٤٤.
			I) Test voltage   印加電圧: _ <u>100_</u> V AC (50~60Hz) 2) Duration   印加時間:1 min							
			(3) Applied position 印加		en all terminals	. And if th	ere is a met	al frame,		
					en terminals and	_				
	端子間、金属フレームがある場合は、端子と金属フレーム「					と金属フレーム間				
6.4	6.4 Bounce Lightly striking the center of the stem at a rate encountered in normal use (3 to 4 operations)					3 to 4 operations	ON bounce : 10	_ms Max.		
	バウン	·	er s.), bounce shall be tes			TIL \ + /	1= Mai		OFF bounce: 10	ms Max.
			、イッチ操作部の中央部を 、「ウンスを測定する。	通常の使用を	大態(3~4 回/)	杪)で軽く	打鍵し, ON	時及ひ OFF 時の 		
			Switch		$\longrightarrow$					
			<u> </u>		>	Oscillos	scope			
			<u></u> − 5V	三 5V 5kΩ Oscilloscope オシロスコープ						
				<b>├</b>						
	"ON"									
			<	$\Longrightarrow$	$\left \longleftrightarrow\right $					
				<u> </u>					DSGD. 2016.10	12
									DSGD. 2016.10 T.SAKAMOTO	.10
1										)
									CHKD. 2016.10.13 H.SATO	)
									APPD. 2016.10.13	3
PAGE	SYMP	BYCKU	GROUND	DATE	APPD		CHKD	DSGD	K.OZAWA	
· AGE	בוואו י	DAONG		DATE	לו ור		<b>D</b>	5345	I	

DOCU	JMENT No. KTA-601	PRODUCT SPECIFICATIONS 製品仕様書	PAGE 2/7
7. Me	Items 項 目 Operating force 作 動 力	機械的性能  Test conditions 試験条件  Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then gradually increasing the load applied to the center of the projection, the maximum load required for the switch to come to a stop shall be measured. スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、操作部中央部に徐々に荷重を加え、操作部が停止するまでの最大荷重を測定する。	Criteria 判定基準 
7.2	Travel 移動量	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then applying a static load to the center of the projection, the travel distance shown below shall be measured.  スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、操作部中央部に静荷重を加え、以下の距離を測定する。	<u>0.11</u> ±0.05mm
7.3	Return force 復 帰 力	The sample switch is installed such that the direction of switch operation is vertical and,upon depression of the projection in its center the travel distance,the force of the projection to return tot its free position shall be measured. スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し,操作部中央部を移動量押圧後,操作部が復帰する力を測定する。	
7.4	Stop strength ストッパー強度	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then a below static load shall be applied in the direction of projection operation. スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、スイッチの操作方向へ以下の静荷重を加える。 (1) Depression 押圧力: 50 N (2) Time 時間: 15 s	and electrically.
8. Env	rironmental specificatio	T	
8.1	Items 項目 Resistance to low temperatures 耐寒性	(1)Temperature 温 度: <u>−40 ± 2</u> °C (2)Time 時 間: <u>96</u> h	Criteria   判定基準     Item 6.1     Item 6.2     Item 6.3     Item 6.4     Item 7.1     Item 7.2
8.2	Heat resistance 耐熱性	(1) Temperature 温 度: <u>90</u> ± <u>2</u> ℃	Item 6.1 Item 6.2 Item 6.3 Item 6.4 Item 7.1
8.3	Moisture resistance 耐 湿 性	humidity conditions for 1 h before measurements are made: 次の試験後, 常温, 常湿中に1時間放置後測定する。 (1) Temperature 温度: 60 ± 2 °C (2) Time 時間: 96 h (3) Relative humidity 相対湿度: 90 ~ 95 %	Item 6.1 Insulation resistance 絶縁抵抗(Item 6.2): 10 MΩ Min. Item 6.3 Item 6.4 Item 7.1 Item 7.2

DOCUMENT No.		TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS		PAGE
KTA-601		製品仕様書		3/7
8.4	Change	After below cycles of following conditions, the switch shall be allowed to stand under normal		
	of temperature	room temperature and humidity conditions for 1 h, and measurement shall be made. Water		
	温度サイクル	drops shall be removed.	Item 6.3	
		下記条件で以下回数のサイクル試験後、常温常湿中に1時間放置し測定する。 ただし、水滴は取り除く。	Item 6.4 Item 7.1	
		/ことし、/八周1より除く。	Item 7.1	
		A	7.2	
		$A = \underline{+60}$ °C		
		/ $B = -10$ °C		
		C = 2 h		
		$\begin{array}{c c} & D = \underline{1} & h \\ \hline \end{array}$		
		$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		
		F = <u>1</u> h		
		C D E F (1) Number of cycles		
		サイクル数 · 5 oveles		
		1 cycle		
8.5	Protection	•Dust protection 保護(塵埃)		e 接触抵抗(Item 6.1):
	保護構造 IP6X equivalent	Let the test samples be exposed to the below test condition.  After the test, measurement shall be made.	500 m $\Omega$ Max.	dusts shall be found
	IP6X equivalent IP6X 相当	After the test, measurement shall be made.  次の(1)~(4)の試験後、測定する。	inside of switch.	uusis siidii DE TOUNG
		(1) Amount of talc タルクの量: 2 kg/m3	塵埃の浸入なきこ	ع
		(2) Time of circulation 循環の時間: 8 h		
		(3) Simply leave switch itself inside dust chamber.		
		スイッチを試験装置室内に動作させずに放置する。		
	IPX7	(4) Dusts shall be removed. 表面の塵埃は取り除く。	To and attended to the	络结ぜ☆/ト 6 0)·
	IPX/	・Water protection 保護(水) Let the test samples be exposed to the below test condition.	100 M $\Omega$ Min.	nce 絶縁抵抗(Item 6.2):
		Measurement shall be made after 1 hr soak at normal temperature/humidity.		enetration of water which
		次の(1)~(4)の試験後, 常温, 常湿中に1時間放置後測定する。	effects the function	
		(1) Depth of Immersion 浸漬深さ : 1 m	スイッチ性能に影	響を与える水の浸入なきこと
		(height from the top of switch and water surface		
		スイッチの上端から水面までの距離) (2) Duration of Immersion 浸漬時間 : 30 min 分		
		(3) Simply leave switch itself inside water chamber.		
		スイッチを試験装置室内に動作させずに放置する。		
		(4) Water drops shall be removed. 水滴は取り除く。		
9. End	durance specification	耐久性能	•	
0. 2	Items 項目	Test conditions 試験条件	Criter	 a 判 定 基 準
9.1	Operating life	Measurements shall be made following the test set forth below:	Contact resistance	
	動作寿命	下記条件で試験を行った後、測定する。		): <u>20</u> Ω Max.
		(1)5_VDC5_mA resistive load 抵抗負荷	Insulation resistar	
		(2) Rate of operation 動作速度: <u>2</u> to <u>3</u> operations per s 回/秒		2): <u>10</u> ΜΩ Min.
		(3) Depression 押圧力: <u>2.1 N Max.</u>	Bounce バウンス	
		(4)Cycles of operation 動作回数: <u>300,000</u> cycles 回	ON bounce: 30	
			Operating force 1	
			-	% of initial force
			初期値に対して	_
			Item 6.3	
			Item 7.2	
9.2	Vibration	Measurements shall be made following the test set forth below:	Item 6.	
	resistance	下記条件で試験を行った後、測定する。	Item 7.1	
	耐振性	(1)Vibration frequency range 振動数範囲: <u>10</u> ~ <u>55</u> Hz	Item 7.2	
		(2)Total amplitude 全振幅: <u>1.5</u> mm		
		(3)Sweep ratio 掃引の割合: <u>10 – 55 – 10</u> Hz Approx. <u>1 min 約 1</u> 分 (4)Method of changing the sweep vibration frequency : Logarithmic or uniform		
		福引振動数の変化方法 対数又は一様掃引		
		(5)Direction of vibration: Three mutually perpendicular directions, including the direction		
		振動の方向 of the travel		
		スイッチ操作方向を中心とした垂直3方向		
		(6)Duration 振動時間: <u>2</u> h each ( <u>6</u> h in total) 各 <u>2</u> 時間 (計 <u>6</u> 時間)		
9.3	Shock	Measurements shall be made following the test set forth below:	Item 6.	
	耐衝擊性	下記条件で試験を行った後、測定する。	Item 7.1	
		(1)Acceleration 加速度: 784 m/s²	Item 7.2	
		(2)Test direction 試験方向: 6 directions 6 面		
		(3)Number of shocks 試験回数: <u>3</u> times per direction (18 times in total)		
		( <u>18</u> times in total) 各方向各 <u>3</u> 回(計 <u>18</u> 回)		
		↑		
	ELECTRIC COLLED	1	<u> </u>	

DOCUMENT No. KTA-601	TITLE	PRODUCT SPECIFICATIONS 製品仕様書	PAGE 4/7
10. Soldering conditions			
10.1 Reflow soldering リフロー半田 (lead free solder) (鉛フリーはんだ用	Please practice according to belo 以下の条件にて実施して下さい。  *Depending on reflow chamber Please well-check the suitabilit リフロー槽の種類により、多少  Temperature on the Coppe foil surface of P.W.B (°C) 基板銅箔面上温度(°C)  230  180  150  (1)Thickness of printed wiring box 基板厚さは 1.6mm を推奨しま (2) Times リフロー半田回数 : T	used, the actual reflow condition might be slightly different. This may have the with your reflow chamber in advance.  ②条件が異なるため製品に影響を及ぼす可能性があります。事前に十分配理を表現します。事前に十分配理を表現します。事前に十分配理を表現します。事前に十分配理を表現します。事前に十分配理を表現します。事前に十分配理を表現します。  120 sec. MAX.  (Pre-heating 予熱)  3 ~ 4 min. MAX.  This inside soldering equipment 炉内通過時間  ard shall be 1.6 mm. す。 2 times Max. 2 回以内 wice soldering would be reflow the temperature goes down to a normal to	在認の上使用して下さい。  — <u>260°C</u> Max. 3sec. Peak Temperature ピーク温度
10.2 Other precautions For soldering 半田付けに関するその他注意事項	(3) Recommended cream solder: 推奨クリーム半田:千住金属コ (1)Switch terminals and PWB. Upr 事前にスイッチの端子及びプリ (2)Following the soldering process 半田付け後、溶剤などでスイッジ (3) Recommended cream solder: 推奨クリーム半田:千住金属コ (4)The thickness of cream solde クリーム半田印刷厚:0.08mm (5) When chip components is sold flux will possibly creep up at the designed, please do not locate 本スイッチをリフロー半田後、ブラックスがはい上がる場合が (6)As the click rate may deterioral lowest temperature possible. 熱履歴が加わるとクリック感が	M705-GRN360-K(SENJU METAL INDUSTRY CO.,LTD) or equivalent 工業(株) M705-GRN360-K2-V 同等品er: 0.08mm  dered on the back side of PWB by automatic flow soldering, after this switch exterior wall of the housing and penetrate into the housing due to flux through holes adjacent to the switch mounted area.  プリント基板裏面をディップ半田して使用する場合は、ディップ時のフラックをありますので、パターン設計にあたってはスイッチ下面、周囲にスルーホームをはいますので、パターン設計にあたってはスイッチ下面、周囲にスルーホームを映画的では、では、アイッチでは、大学ので極力にある。	ejection. Therefore, when the P.W.B is ス吹き上げ等によりスイッチ側面から ールを設けないで下さい。 I in the shortest period and at the

DOCUMENT No. KTA-601	PRODUCT SPECIFICATIONS 製品仕様書	PAGE 5/7

【Precaution in use】ご使用上の注意

A. General 一般項目

A1. For the export of products which are controlled items subject to foreign and domestic export laws and regulations, you must obtain approval and/or follow the formalities of such laws and regulations.

国内外の輸出関連法規により規制されている製品の輸出に際しては、同法規を遵守の上、必要な許可、手続き等をとってください。

A2. Products must not be used for military and/or antisocial purposes such as terrorism, and shall not be supplied to any party intending to use the products for such purposes.

軍事用途又はテロ等の反社会活動目的では、当製品を一切使用しないでください。また、最終的にそれら用途・目的で使用されるおそれがある法人・団体・個人等へも当 製品を一切供給しないでください。

A3. Unless provided otherwise, the products have been designed and manufactured for application to equipment and devices which are sold to end-users in the market, such as AV (audio visual) equipment, home electric equipment, office and commercial electronic equipment, information and communication equipment or amusement equipment. The products are not intended for use in, and must not be used for, any application of nuclear equipment, driving control equipment for aerospace or any other unauthorized use. With the exception of the above mentioned banned applications, for applications involving high levels of safety and liability such as medical equipment, burglar alarm equipment, disaster prevention equipment and undersea equipment, please contact an Alps sales representative and/or evaluate the total system on the applicability. Also, implement a fail-safe design, protection circuit, redundant circuit, malfunction protection and/or fire protection into the complete system for safety and reliability of the total system.

当製品は、特に用途を指定していないかぎり、本来、AV、家電、事務機、情報機器、通信機器、アミューズメント機器等の一般電子機器用に設計、製造されたものです。したがいまして、原子力制御機器、宇宙・航空機で運行にかかわる機器等の用途では一切使用しないでください。上記の使用禁止の用途以外で、医療機器、防犯機器、防災機器、海底用機器等の高度の安全性・信頼性を必要とする機器でのご使用の際は、弊社営業担当迄ご相談いただくか、またはセットでの十分な適合性の確認を行っていただいた上で、フェールセーフ設計、保護回路、冗長回路、誤動作防止設計、延焼対策設計等のセットでの安全対策設計を設けてください。

- A4. Before using products which were not specifically designed for use in automotive applications, please contact an Alps sales representative. 車載対応製品以外の製品を車載用にご使用される場合は、事前に弊社へご相談ください。
- A5. This product is designed and manufactured assuming that it is to be used with the resistance for direct current. If you use other kinds of resistance (inductive (L) or capacitive (C)), please let us know beforehand.

本製品は直流の抵抗負荷を想定して設計・製造されています。その他の負荷(誘導性負荷(L), 容量性負荷(C))で使用される場合は, 別途ご相談ください。

- B. Soldering and assemble to P.W.B. process 半田付, 基板実装工程
- B1. Note that if the load is applied to the terminals during soldering they might suffer deformation and defects in electrical performance. 端子をはんだ付けされる場合、端子に荷重が加わりますと条件によりガタ、変形及び電気的特性劣化のおそれがありますのでご注意下さい。
- B2. Conditions of soldering shall be confirmed under actual production conditions.

  はんだ付けの条件の設定については、実際の量産条件で確認されるようお願いします。
- B3. If the switch is given stress from the side, it may result in damages to switch functions. Therefore please handle it with extreme care.

When the switch is carried, any shock shall not be applied to the switch.

スイッチに横からの力が加わりますと、スイッチの機能破壊につながる危険性がありますので取扱いは十分注意して下さい。

移動する場合はスイッチに衝撃が加わらない様に注意して下さい。

B4. As this switch is designed for reflow soldering, if you place it at the edge of P.W.B for convenience, then flux may get into the sliding part of the SW during automatic dip soldering after being mounted, so do not apply auto dip after being mounted.

当スイッチはリフロー半田対応ですが,スイッチ実装後にオートディップを行う場合にスイッチが基板の端にあるとフラックスが浸入する恐れが 有りますので、十分にご注意下さい。

B5. Conditions for thermosetting oven. 熱硬化炉条件

When the board on which the switch is mounted has to be put in the oven so as to harden adhesive for other parts, the conditions shall be 160°C at max. (on the parts mounted side of P.W.B), and not longer than 2 minutes.

スイッチを取り付けた後、他の部品の接着剤硬化等のため熱硬化炉を通す場合、条件は 160℃以下(基板部品面の温度), 2 分以内として下さい。

- B6. As the click rate may deteriorate when heat is applied repeatedly, reflow soldering should be done within the recommended conditions. 熱履歴が加わるとクリック感が低下する可能性がありますので推奨半田条件以内で半田を行う様にお願いします。
- B7. Please be careful, especially when you use any other type of solder except recommended one. 推奨以外の半田をご使用の際は十分にご注意願います。
- B8. This switch is packaged in conductive emboss taping. In case that P.W.B mounting device does not have ESD ground protection, and/or P.W.B assembly under low humidity

condition, our switch may have be negative influenced by ESD. Due to the above potential concerns, voltage proof to be set as no more than 100mV. 本スイッチのテーピング材料は導電性材料を使用していますが、基板実装工程において実装設備にアースが設けられていない場合や使用環境で湿度が低い場合スイッチが静電気による影響を受ける場合がございます。帯電圧は100mV以下となるようご考慮願います。

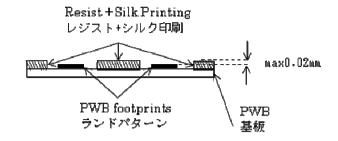
- B9. Switch shall be mounted without any indication of switch floating between switch bottom and PWB. スイッチ底面と回路基板との間に隙間が生じないように取り付けてください。
- B10. Switch may be attracted with a carrier tape and/or a cover tape due to static electricity charged on the surface, depending on the mounting environments. The following static-eliminating solutions shall be implemented, but not limited to; remove static electricity from a reel holder of assembly machine, or use an air ionizer in removing top tape from the carrier tape.

環境によって実装する際に、キャリアテープ又はカバーテープが静電気を帯びてスイッチがキャリアテープまたはカバーテープに貼り付いていることがありますので、 カセッターなどの静電除去やカバーテープを剥がすと同時にイオン放射するなどの静電除去処理をするようお願いします。

DOCUMENT No. KTA-601	TITLE	PRODUCT SPECIFICATIONS 製品仕様書	PAGE 6/7

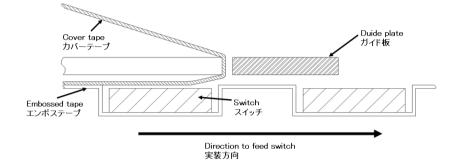
The height gap between PWB footprints and resist and/or silk printing on resist shall be 0.02mm or less.

実装基板において、ランドパターンとランドパターン周辺のレジストやレジスト上面のシルク印刷部との高さの差は 0.02mm 以下とするようご考慮願います。



B12. As per the below sketch, cover tape shall be set-up free from guide plate in order to prevent switch from being caught by cover tape during the mounting process.

表面実装製品の実装時はスイッチがカバーテープに貼り付かないよう下図の通りガイド板の手前からカバーテープを引き出してください。



- C. Washing process 洗浄工程
- C1. This switch shall not be cleaned up with solvents or like after soldering and/or touch-up soldering. 半田付け後及び手直し後に、溶剤などでスイッチを洗浄しないでください。
- D. Mechanism design(switch layout) 機構設計
- D1. The dimensions of a hole and pattern for mounting a printed wiring board shall refer to the recommended dimensions in the engineering drawings. プリント基板取付穴及びパターンは、製品図に記載されている推奨寸法をご参照下さい。
- D2. You may dip-solder chip components on the backside of P.W.B after you have reflow-soldered this switch. However, dip-soldering may cause flux to creep up on the wall

of the housing and penetrate the switch. Therefore, do not design a throughhole under and around the switch. 本スイッチをリフロ一半田後,プリント基板裏面をディップ半田して使用する場合は,ディップ時のフラックス吹き上げ等により,スイッチ側面より,

フラックスがはい上がる場合がありますので、パターン設計にあたっては、スイッチ下面、周囲にスルーホールを設けないで下さい。

D3. Do not push except the Actuating area.

操作位置以外を打鍵しないで下さい。

- D4. Do not use the switch in a manner that the projection will be given stress from the side. If you push the projection from the side, the switch may be broken. プロジェクションを横方向から押す様な使い方は避けて下さい。プロジェクション先端に横方向から荷重が加わりますとスイッチが破壊される場合があります。
- D5. Press the center of the projection. Click feel may be changed, if you press the edge. This is because the center will be displaced, depending on cumulative tolerances.

プロジェクションのセンターを押す様にして下さい。セット上の累積公差によるセンターズレなどプロジェクションを端押しする状態では感触が変化する場合があります

- D6. Dimensions of the tip of striking part. 打鍵部先端形状
  - •As show in the sketch, set knob shall have  $\phi$ 1.0 to 1.5 mm flat shape.

右図に示す、 $\phi$ 1.0 ~ 1.5mmの円柱形状として下さい。

•If the switch is pushed by other shapes, the trouble of the feeling deterioration, etc. might occur. 他の形状で打鍵した場合、フィーリング悪化等の不具合が発生する恐れがあります。

- D7. Operating Conditions. 操作条件
  - •Allowable inclination of keying section : 90±2 degrees or less. 打鍵部中心軸線の傾きは、90±2度以内に設定して下さい。
  - Operating force and click ratio will vary according to the amount of offset, so we recommend you to minimize the amount of offset.

(This is not to guarantee mechanical specification.)

スイッチ中心から外れると特性変化の要因になりますので、出来るだけズレ量 を抑えるよう推奨致します。(機械的特性を保証するものではありません)。

- D8. Sealing film on use the switch shall be free from damages by sharp edged objects. スイッチのフィルム部分を鋭利なもので押さえることは避けて下さい。
- D9. This switch is designed for unit construction that it is pressed by human operation.

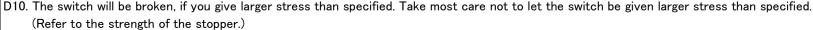
It is not possible to use this switch as a mechanism detection function.

In case such detecting function is required, please consult with our detector switch section.

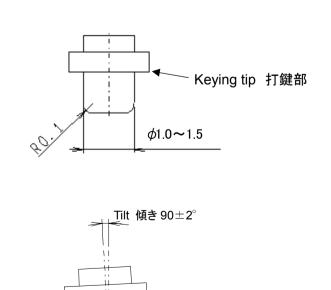
当スイッチは、直接人の操作を介してスイッチを押す構造にてご使用下さい。

メカ的な検出機能としてのご使用は出来ません。

検出機能には弊社検出スイッチをご使用下さい。



スイッチ操作時に規定以上の荷重が加わるとスイッチが破損する場合が有ります。スイッチに規定荷重以上の力が加わらない様にご注意下さい。 (ストッパー強度参照)



Keying tip 打鍵部

DOCUMENT No. KTA-601	TITLE	PRODUCT SPECIFICATIONS 製品仕様書	PAGE 7/7

D11. This switch shall not be pressed and/or operated at any impact force. When switch is pressed at impact force, this may potentially cause damage or breakage of switch.

スイッチ操作時に衝撃を与えないで下さい。衝撃が加わりますとスイッチが破損する危険性があります。

D12. If you intend to change the way of the switch being used on your module, please let us know. セット上でのスイッチの使われ方が変更される際は当社に御連絡ください。

D13. Designing printed pattern and parts layout shall be considered because the characteristics may change due to warp of P.W.B. 基板のソリによって特性が変化する場合がありますので、パターン設計・レイアウトについては十分考慮願います。

D14. Please make sure that switch is mounted without any flexure of PWB.

基板がたわむような場所への設置はお避けください。

## E. Using environment 使用環境

E1. In case this product is always used around a sulfurate hot spring where sulfide gas is generated or in a place where exhaust gas from automobiles exists, take most care due to the switch performance might be affected.

硫黄系温泉地等常時ガスが発生する場所や自動車等の排気ガスの発生する場所で常時使用する場合、当製品の性能に影響を及ぼすおそれがありますので十分にご 注意下さい。

- E2. Follow the directions if you have parts/materials described below within the module where the switch is installed.
  - 同一セット内に以下の様な部材に関しましては以下の点にご注意願います。
    - For parts, rubber materials, adhesive agents, plywood, packing materials and lubricant used for the mechanical part of the device, do not use those ones that may generate gas of sulfurization or oxidization.

部品、ゴム材料、接着剤、合板、機器の梱包材、機器内の駆動部に使用される潤滑剤については、硫化、酸化ガスを発生しないものを採用してください。

- •When you use silicon rubber, grease, adhesive agents and oil, use those that will not generate low molecular siloxane gas. The low molecular siloxane gas may form silicon dioxide coat on the SW contact part, resulting in the contact failure.
- シリコン系ゴム, グリース, 接着剤, オイルを使用される場合は, 低分子シロキサンガスを発生しないものを使用してください。低分子シロキサンガスが発生しますと SW接点部に2酸化珪素の被膜を形成して接点障害を引き起こす場合があります。
- ・When you apply chemical agents such as coating agents to the products, please let us know beforehand. 製品のコーティング剤等の薬品を付着させる場合は、別途ご相談ください。
- E3. Do not use this switch in the atmosphere with high humidity or with bedewing probability, because such atmosphere may cause leak among terminals.

  高湿度環境下、又は結露する可能性がある環境では、端子間の電流リークが発生する可能性が有りますので本スイッチはご使用にならないでください。

## F. Storage method. 保管方法

F1. If you don't use the product immediately, store it as delivered in the following environment: with neither direct sunshine nor corrosive gas and in normal temperatures. However, it is recommended that you should use it as soon as possible before six months pass.

製品は納入形態のまま常温,常湿で直射日光の当たらず腐食性ガスが発生しない場所に保管し納入から6ヶ月以内を限度として出来るだけ早くご使用ください。

F2. After you break the seal, you should put the remaining in a plastic bag to separate it from the outside and store it in the same environment mentioned above. You should use it up as soon as possible.

開封後はポリフクロで外気との遮断を図り上記と同じ環境下で保管しすみやかにご使用下さい。

F3. Do not stack too many switches for strafe.

過剰な積み重ねは行わないで下さい。

F4. Keyswitches shall be kept as released position, when they are stored. スイッチの操作部を押し切ったままでの保存はしないでください。

## G. Others. その他

- G1. This specification will be invalid one year after it is issued, if you don't return it or don't place an order.

  本仕様書は発行日より1年間を経過して、ご返却又はご発注の無い場合は、無効とさせていただきます。
- G2. Please understand that the specifications other than electric and mechanical characteristics and outside dimensions may be changed at our own discretion. 電気的, 機械的特性, 外観寸法および取付寸法以外につきましては, 当社の都合により変更させて頂く事が有りますので, あらかじめ御了承下さい。
- G3. Never use the product beyond the rating. It may catch fire. If you think that the product may be used beyond the rating due to some abnormal conditions, you must take certain protective measures, such as a protective circuit to shut down the current.

  定格を超えての使用は火災発生のおそれがありますので絶対に避けて下さい。また異常使用等で定格を超える恐れがある場合は保護回路等で電流遮断等の対策を

定格を超えての使用は火災発生のおそれがありますので絶対に避けて下さい。また異常使用等で定格を超える恐れがある場合は保護回路等で電流遮断等の対策を して下さい。

G4. The flammability grade of the plastic used for this product is "94HB" by the UL Standard (slow burning). Therefore, either refrain from using it in the place where it can catch fire, or take measures to preclude catching fire.

本製品に使用している樹脂等の燃焼グレードはUL規格の"94HB"(遅燃性グレード)相当を使用しております。つきましては類焼の恐れがある場所での使用を禁止するか,類焼防止対策をお願いします。

G5. Though we are confident in switch quality, we cannot deny the possibility that they could fail due to short or open circuit. Therefore, if you use a switch for a product requiring higher safety, we would like you to verify in advance what effects your module would receive in case the switch in case the switch alone should fail.

And securesafety as a whole system by introducing the fail–safe design, i.e. a protection network.

スイッチの品質には万全を尽くしていますが故障モードとしてショート、オープンの発生が皆無とは言えません。安全性が重視されるセットの設計に際しては、スイッチの 単品故障にたいしてセットとしての影響を事前にご検討いただき、保護回路、等のフェールセーフ設計のご検討を十分に行い安全を確保して頂きますように お願いします。

G6. TACT Switch is trademark or registered trademark of ALPS ELECTRIC CO.,LTD. タクトスイッチはアルプス電気株式会社の商標もしくは登録商標です。

